



2021 年 1 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ
代 表 者 名 代表取締役社長 渡邊 壽信
コード番号 7173 東証第一部
問 合 せ 先 経営企画部長 安田 信幸
(TEL 03-6447-5799)

日本学生支援機構が発行する「ソーシャルボンド」への投資について

当社子会社の株式会社きらぼし銀行（頭取 渡邊 壽信、以下「きらぼし銀行」といいます。）は、持続可能な地域社会の実現に貢献するために、独立行政法人日本学生支援機構が発行するソーシャルボンドへの投資を決定しましたのでお知らせいたします。

ソーシャルボンドは、社会的課題に取り組むプロジェクトの資金を調達するために発行する債券です。今回投資する債券は、世界的な ESG 評価機関であるヴィジオアイリス（Vigeo Eiris）から国際資本市場協会（ICMA）が定義する「ソーシャルボンド原則※」に適合する債券である旨のセカンドオピニオン（第三者機関による評価）を取得しています。発行による調達資金は、同機構が担う奨学金事業のうち第二種奨学金の貸与事業に充当され、同事業は国連の持続可能な開発目標（SDGs）の達成に貢献するものです。

当社グループは、今後も金融サービスや CSR 活動等を通じて SDGs 経営に取り組み、持続可能な社会の実現と社会との共通価値の創造に努めてまいります

※ソーシャルボンド原則とは、ソーシャルボンド市場の秩序ある発展を促進することを目的として、ICMA によって制定された、自主的な手続きに関するガイドラインです。

【発行債券の概要】

銘 柄 名	第 62 回 日本学生支援債券
年 限	2 年
発 行 額	300 億円
発 行 日	2021 年 2 月 8 日

以 上